



対応可能なデバイス

■メーカー

- ・ルネサスエレクトロニクス
- ・Atmel
- ・TEXAS INSTRUMENTS
- ・東芝
- ・Panasonic
- ・MICROCHIP
- ・Freescale
- ・STMicroelectronics
- ・Micron
- ・SPANSION
- ・MACRONIX
- ・winbond
- ・ALTERA
- ・XILINX
- ・LATTICE
- など

■デバイス

- ・マイコン (Flash/OTP)
- ・Serial Flash
- ・Parallel Flash
- ・E2PROM
- ・EPROM
- ・FPGA
- ・CPLD
- ・SDカード
- など

書込み作業フロー

ご注文の前に下記3つご準備下さい。
「デバイス」「データ」「ご注文書」
※ご注文は弊社専用フォーマットに
必要事項をご記入の上、ご送付下さい。

書込み済み品とわかるように
マーキングを実施します。

【種類】

- ・レーザーマーク
- ・ドットマーク
- ・ラベル貼付け



受入れ

届いたデバイスと作業指示書を
ひきあてます。
※作業指示書はいただいたご注文書をもとに作成します。

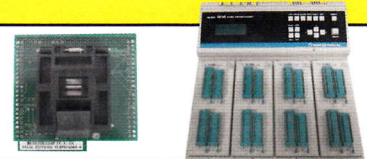
マーキング

お預かりしたデータの書込みを実施します。

- 【使用ツール】
- ・ROMライター
 - ・ソケットアダプタ
- 【ROMライターの動作】

Blank Check → Program → Verify

書込み



ベーキング (無通電高温放置)

ご要望に応じて実施します。
主に湿気をとばすため、又は
スクリーニングのために実施します。

検査

書込み工程と同じ設備を使用し
書込んだデータに誤りがないか
全数チェックします。

- 【使用ツール】
- ・ROMライター
 - ・ソケットアダプタ
- 【ROMライターの動作】

Verify

外観検査

リードの浮き、曲がり、ピッチ、長さ
に異常が無いことをチェックします。

最終検査

デバイスの向き、型名、数量、並べ方、
マーキングの状態、内容、
トレイの向き、枚数をチェックします。

梱包

